



RE913

- Adaptador para DFN10 y eMSOP10
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 μ m de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para DFN10 y eMSOP10 con 0,50 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura \varnothing 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 12,50 x 12,50 mm